|  |  |
| --- | --- |
| **氏名** |  |
| **専門分類（コンサルタントを行なう上で特に専門とされる分類に○を付けて下さい。）※複数回答可** |
| **大分類** | 半導体パッケージ | サブストレート | プリント配線板（リジット・フレキ） |  |
| 設計 | 製造 | 実装 | 品質管理 |  |  |  |
| 経営 | 営業 | 調達 | 工場設営 |  |  |  |
| **小分類** | 設計：部品データ設計（基板構造含む）、配線設計、CAM出力、シミュレーション　等製造：資機材（材料、薬剤、装置）、TH加工（穴あけ、めっき）、表面処理（OSP、金めっき）、製造技術、生産技術　等実装：電子部品、搭載・接合技術　等品質管理：検査技術、信頼性評価技術、各種解析技術、問題解決手法、品質管理手法、クレーム対策技術　等半導体プロセス：前工程、後工程　等経営：経営管理、生産管理、情報システム　等営業：マーケティング、技術営業　等調達：設備調達、材料・部品調達　等工場設営：基板製造装置設計、設備仕様設計　等その他（　　　　　　） |

**レジュメ１（経歴及び今後の活動内容）**

**専門分類**

**専門分類において経験した業務の詳しい内容**

**レジュメ1作成時の注意事項**

専門分類で選択された項目のうち、ご自身が得意とする分類から順に取り挙げ、専門分類において経験した業務の詳しい内容、役割、期間（年数）等をA4サイズ２枚以内でご記入下さい。

ご記入にあたっては、日本語（フォントサイズ‘10.5’）をご使用下さい。

レジュメ１の作成後につきましては、「JPCA認定コンサルタント検定ご案内」をご参照下さい。

（★この注意項目は、レジュメ作成時に除去して下さい。）

**専門分類**

**専門分類において経験した業務の詳しい内容**

**レジュメ1作成時の注意事項**

これまでの経験を活かして、コンサルタントとして（または企業内において）今後、どのような活動を目指しているか、ご自身の貢献領域、具体的な貢献内容、提案したい事項等をA4サイズ１枚以内でご記入下さい。

（★この注意項目は、レジュメ作成時に除去して下さい。）

**今後の活動内容について**

**レジュメ２（特筆すべき実績、特記事項）**

氏名

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年月** | **内容** | **関連情報** |
| 講演、セミナー、社内教育・研修・指導等の経験特許、著書、論文、学位、資格・検定等について社内・社外での表彰、その他の実績**レジュメ２（特筆すべき実績や特記事項）作成時の注意事項**講演、セミナー、社内教育・研修・指導、著書、論文、特許、学位、資格・検定、社内・社外での表彰などの実績・経験ついてお書き下さい。・記入内容については、規制はありません。・フォントサイズ‘10.5’をご指定下さい。・作成後は、プリントアウトして‘申請書’及び‘レジュメ１（経歴書）’と同封のうえ一般社団法人日本電子回路工業会宛にご郵送下さい。「JPCA検定制度　PWBコンサルタント試験ご案内」をご参照下さい。＜特筆すべき実績や特記事項の実績例＞　　　年月　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連情報　2012年9月　　　電子回路営業士講習会講師　　　　　　　　　　　　主催者：JPCA2000年11月　　特許出願　「回路基板」公開番号：2000-315852　　　工業所有権の扱いを記入★この注意項目は、レジュメ作成時に除去して下さい。※レジュメは、JPCA認定コンサルタント検定以外の目的には使用しません。なお、検定終了3年後、廃棄処分致します。 |  |  |